

???????????? ???? ???? ? ???

????

Завершить чистый пол в МОП.

???????????? ???? ?

- Гидравлические испытания систем включая испытания труб отопления закладываемых в полу.
- Устройство каркасов перегородок в МОП

??? ?????? ? ???? ?????

Разметку и раскладку в соответствии с дизайн проектом.

Устройство полов из керамической плитки, включая затирку швов.

???????? ???? ?

- Зашивка каркасов перегородок в МОП.

???????????? ???? ????????? ?

Провести детальную разметку и закрепление осей раскладки плитки для исключения отклонений (морковок). Обеспылить и огрунтовать стяжки грунтовками глубокого проникновения для обеспечения адгезии.

Плитка наклеивается с нанесением клея на бетонную поверхность под гребёнку и вдавливанием клея на тыльную поверхность плитки плоским шпателем.

В том числе и в лифтовых холлах, тамбурах, после завершения укладки плитки пола, сразу на захватке приклеивается плитка на стены («кабанчик»). Затирку швов выполнить через трое суток. До начала работ выполнить разметку, натянуть шнур, разложить плитку насухо, с целью определения критических сопряжений «морковок», при выявлении дефектов-морковок согласовать с заказчиком изменения подрезки, смещения, раскладки плитки

????? ?????

- Часто до устройства плитки в МОП не проведены гидравлические испытания систем отопления, но проведены пневматические испытания. Допускается ли начинать устройство плитки в МОП? Ответ: допускается с письменного разрешения руководителя дирекции.
- Допускается ли приступить к устройству плитки в МОП, если у подрядчика по плитке есть все достаточные возможности, но не установлены дверные блоки в квартиры (из-за задержек поставок дверей). Ответ: допускается с письменного разрешения руководителя дирекции. Для обеспечения последующего корректного сопряжения следует оставить необходимое и достаточное количество плитки (тона). При этом ИСК в Айконе делает пометку.

????????? ???????

- В зимнее время не обеспечены температурные условия производства работ (плитку с мороза принесли на рабочее место и стали сразу укладывать, не дав ей нагреться до удовлетворительной температуры). Риск- не обеспечение корректной адгезии (отслоение).

??????????

- Технологическая карта.

????

.

---

Версия #1

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:28

Дмитрий Волобуев обновил 16 июля 2025 14:05:29